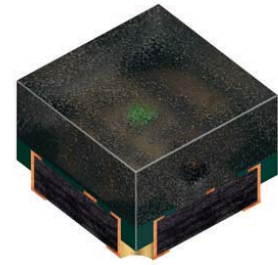




KRTB EKLP42.32



Das Bauteil ist speziell für den Einsatz in Vollfarb-Videowänden mit hohem Kontrast im Innenbereich entwickelt worden. Das common anode pin-out lässt eine unabhängige Ansteuerung aller Chips zu und bietet dadurch eine additive Farbmischung. Durch die Mini-LED-Gehäusemaße eignet sich das Bauteil bestens für den Einsatz in Videowänden mit hoher Auflösung und sehr geringem Pixelabstand.

This device is especially designed for high contrast full color indoor video walls. The common anode pin-out allows for an additive mixture of color stimuli by independent driving of each chip. The mini LED component size fits best for high resolution narrow pitch video walls.

Merkmale

- **Gehäusetyp:** SMT Gehäuse, Harzverguss
- **Farbe:** 621 nm (rot), 526 nm (true grün), 469 nm (blau)
- **Abstrahlwinkel:** Lambertscher Strahler (120°)
- **Chiptechnologie:** InGaAlP (rot), InGaN (true grün, blau)
- **Lötmethode:** Reflow lötbar
- **Vorbehandlung:** nach JEDEC Level 3
- **ESD-Festigkeit:** 500V gemäß ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM, Klasse 1B)

Features

- **package:** SMT package, epoxy resin
- **color:** 621 nm (red), 526 nm (true green), 469 nm (blue)
- **viewing angle:** Lambertian Emitter (120°)
- **chip technology:** InGaAlP (red), InGaN (true green, blue)
- **soldering methods:** reflow solderable
- **preconditioning:** acc. to JEDEC Level 3
- **ESD-withstand voltage:** 500V acc. to ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM, Class 1B)

Anwendungen

- Videoleinwände im Innenbereich
- Vollfarb-Displays

Applications

- Indoor Video Walls
- full color display

Bestellinformation
Ordering Information

Typ Type	Emissionsfarbe Color of Emission	Lichtstärke ¹⁾ Seite 27 Luminous Intensity ¹⁾ page 27		
		I _V (mcd)		
		red I _F = 10mA	true green I _F = 5mA	blue I _F = 5mA
KRTB EKLP42.32	red true green blue	40 ... 63	67 ... 106	12.5 ... 22

Bestellinformation
Ordering Information

Typ Type	Bestellnummer Ordering Code
KRTBEKLP42.32-NYPT-GP+PZQU-GS+LULZ-MV	Q65112A5143

Grenzwerte
Maximum Ratings

Bezeichnung Parameter	Symbol Symbol	Werte Values			Einheit Unit
		red	true green	blue	
Betriebstemperatur Operating temperature range	T_{op}	- 40 ... + 85			°C
Lagertemperatur Storage temperature range	T_{stg}	- 40 ... + 85			°C
Sperrschichttemperatur Junction temperature	T_j	+ 100			°C
Durchlassstrom Forward current $T_S = 25^\circ\text{C}$	I_F	10	5	5	mA
Durchlassstrom gepulst Forward current pulsed $t_p = 10\mu\text{s}, D = 0.005, T_S = 25^\circ\text{C}$	$I_{F\text{ pulse}}$	30	15	15	mA
Sperrspannung Reverse voltage $T_S = 25^\circ\text{C}$	V_R	10			V

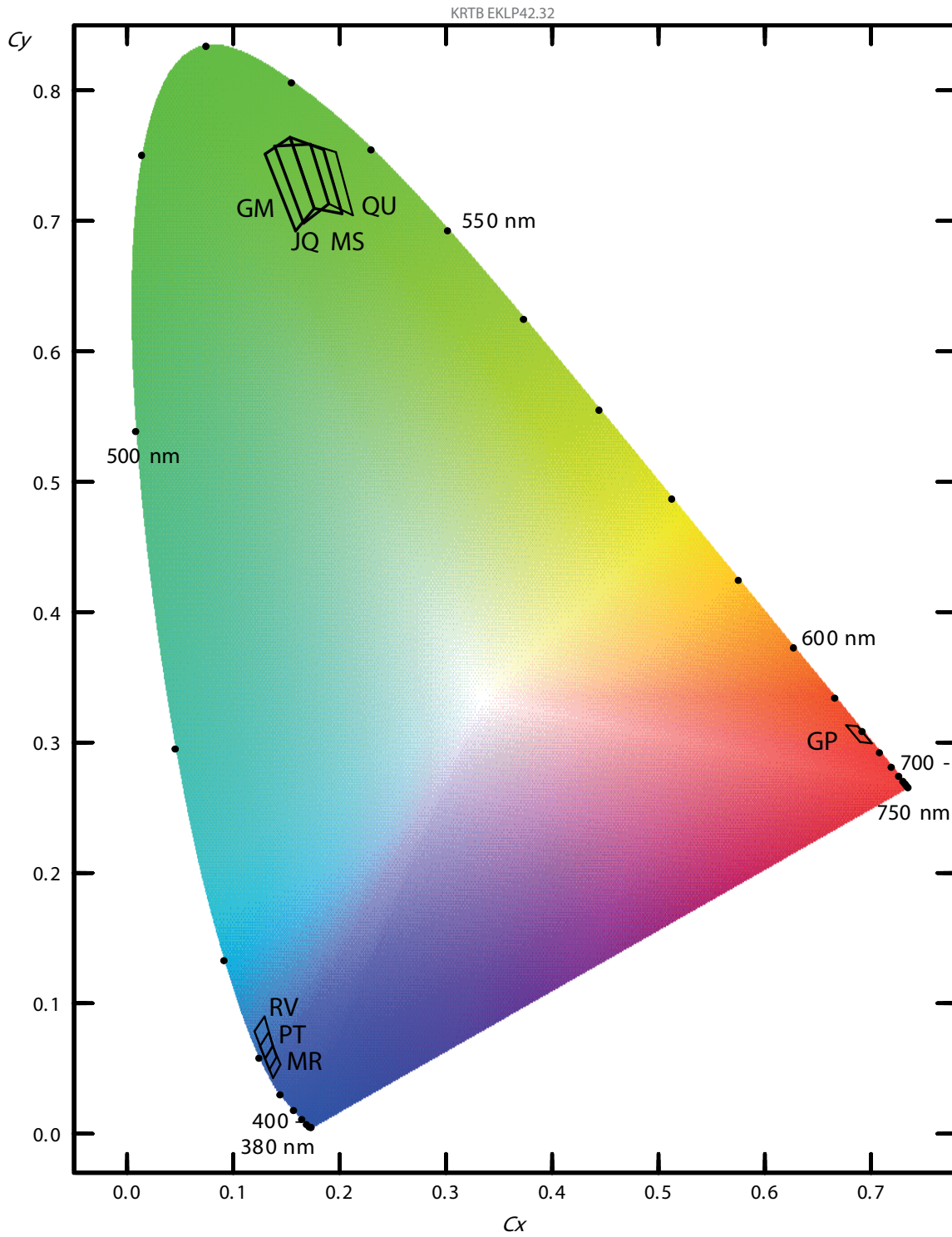
Kennwerte**Characteristics**
 $T_S = 25\text{ °C}$; $I_F = 10\text{mA}$ (red), 5mA (true green), 5mA (blue)

Bezeichnung Parameter	Symbol Symbol	Werte Values			Einheit Unit
		red	true green	blue	
Wellenlänge des emittierten Lichtes Wavelength at peak emission	(typ.) λ_{peak}	630	520	467	nm
Dominantwellenlänge ³⁾ Seite 27 Dominant wavelength ³⁾ page 27	(min.) λ_{dom} (typ.) (max.)	618 621* 625	522 526* 534	465 469* 473	nm nm nm
Spektrale Bandbreite bei 50 % $I_{\text{rel max}}$ Spectral bandwidth at 50 % $I_{\text{rel max}}$	(typ.) $\Delta\lambda$	16	33	25	nm
Abstrahlwinkel bei 50 % I_V (Vollwinkel) Viewing angle at 50 % I_V	(typ.) 2ϕ	120			Grad deg.
Durchlassspannung ⁴⁾ Seite 27 Forward voltage ⁴⁾ page 27	(min.) V_F (typ.) V_F (max.) V_F	1.7 1.9 2.4	2.5 2.9 3.3	2.7 2.9 3.3	V V V
Sperrstrom ²⁾ Seite 27 Reverse current ²⁾ page 27	(typ.) I_R (max.) I_R	0.02 1	0.01 1		μA μA
Wärmewiderstand Thermal resistance Sperrschicht/Lötpad Junction/solder point (max.)**	(typ.) $R_{\text{th JS real}}$ $R_{\text{th JS real}}$	325 426	446 699	405 486	K/W K/W

* Einzelgruppen siehe **Seite 8**
Individual groups on **page 8**

** $R_{\text{th}}(\text{max})$ basiert auf statistischen Werten
 $R_{\text{th}}(\text{max})$ is based on statistic values

Farbortgruppen
Chromaticity Coordinate Groups



Gruppe Group	Cx	Cy
GP	0.6766	0.3132
	0.6873	0.3126
	0.7006	0.2993
	0.6896	0.3003
GM	0.1586	0.6923
	0.1299	0.7513
	0.1535	0.7641
	0.1762	0.7097
JQ	0.1660	0.6983
	0.1390	0.7573
	0.1725	0.7588
	0.1898	0.7130
MS	0.1762	0.7097
	0.1535	0.7641
	0.1849	0.7548
	0.2023	0.7055
QU	0.1898	0.7130
	0.1725	0.7588
	0.1965	0.7527
	0.2123	0.7042

Gruppe Group	Cx	Cy
MR	0.1444	0.0531
	0.1375	0.0428
	0.1298	0.0576
	0.1370	0.0674
PT	0.1405	0.0588
	0.1338	0.0493
	0.1251	0.0672
	0.1335	0.0780
RV	0.1370	0.0674
	0.1298	0.0576
	0.1199	0.0785
	0.1295	0.0899

Wellenlängengruppen (Dominantwellenlänge)³⁾ Seite 27

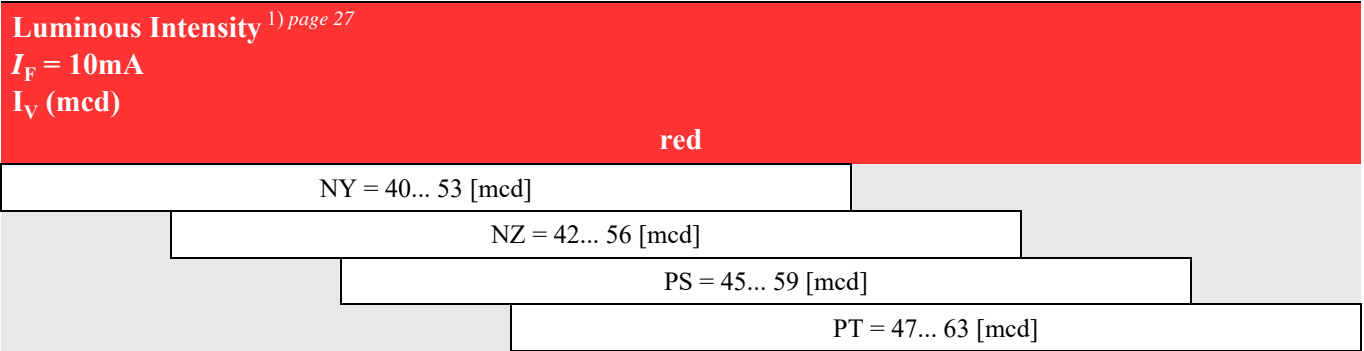
Wavelength Groups (Dominant Wavelength)³⁾ page 27

Group	red		Unit
	min.	max.	
GP	618	625	nm

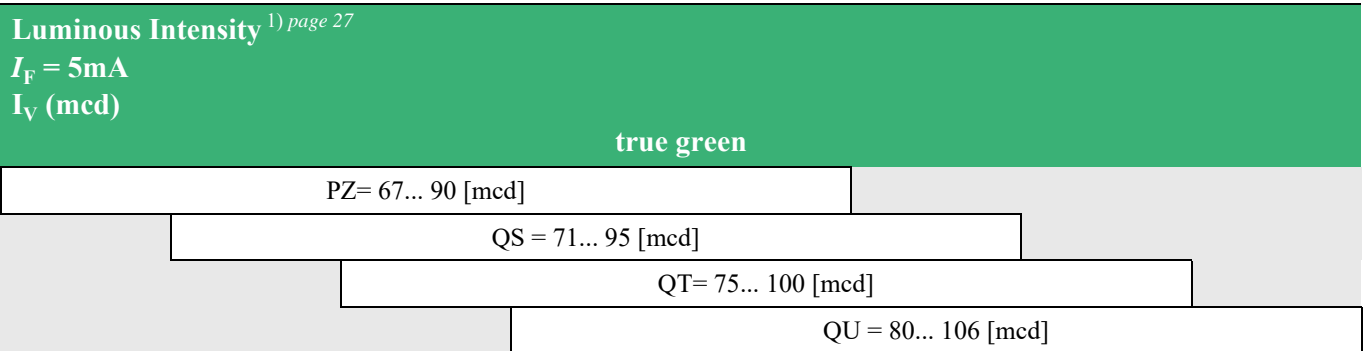
Group	true green		Unit
	min.	max.	
GM	522	527	nm
JQ	524	530	nm
MS	527	532	nm
QU	530	534	nm

Group	blue		Unit
	min.	max.	
MR	465	469	nm
PT	467	471	nm
RV	469	473	nm

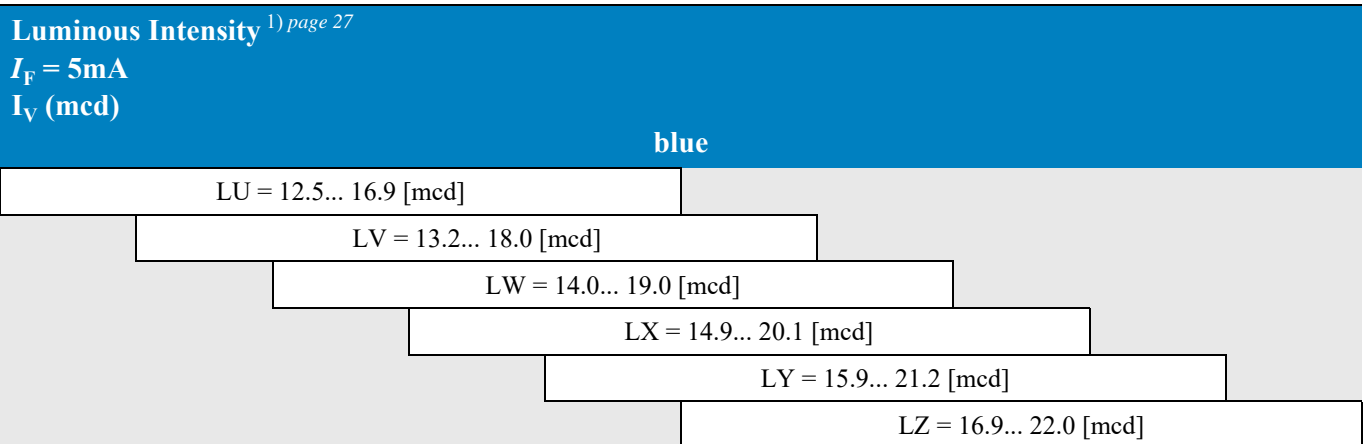
Floating Bins



Floating Bins



Floating Bins

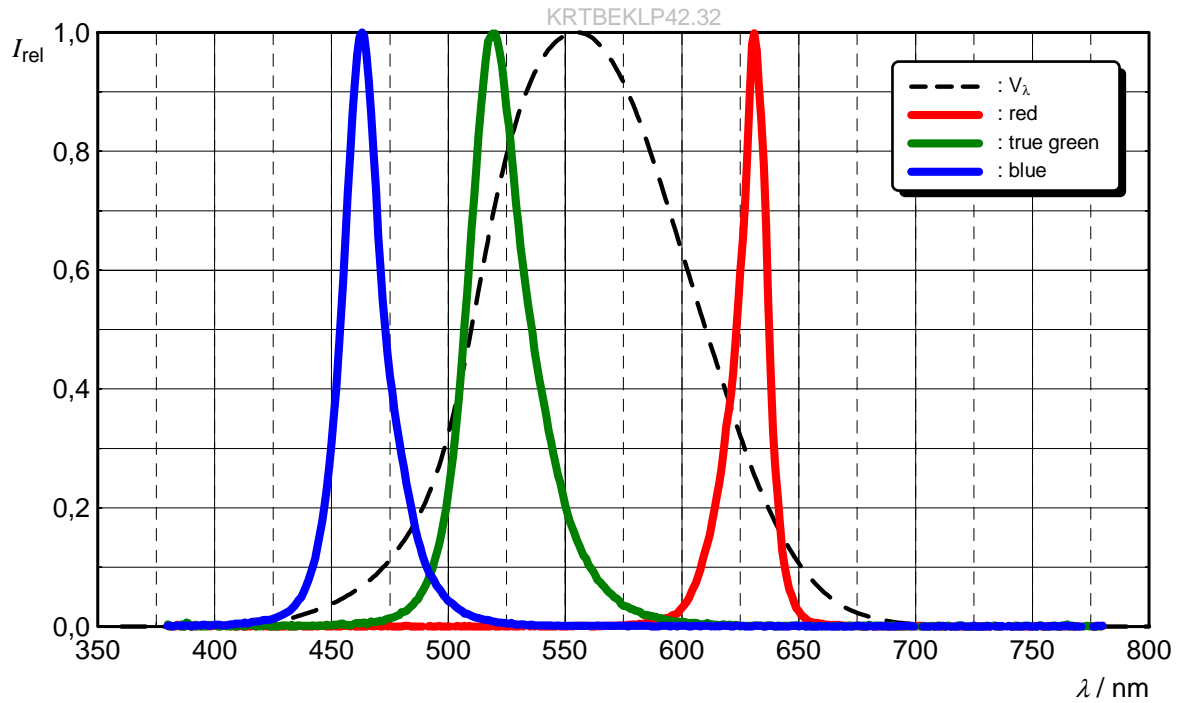


Relative spektrale Emission⁵⁾ Seite 27

Relative Spectral Emission⁵⁾ page 27

$V(\lambda)$ = spektrale Augenempfindlichkeit / Standard eye response curve

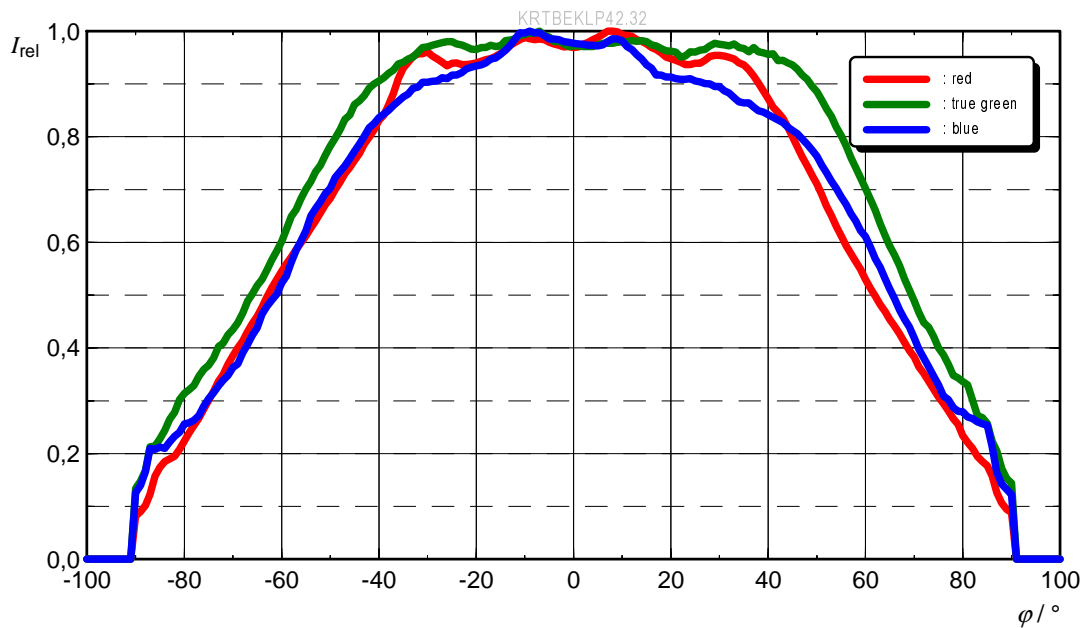
$I_{rel} = f(\lambda)$; $T_s = 25\text{ °C}$; $I_F = 10\text{ mA}$ (red), 5 mA (true green), 5 mA (blue)



Abstrahlcharakteristik (horizontal)⁵⁾ Seite 27

Radiation Characteristic (horizontal)⁵⁾ page 27

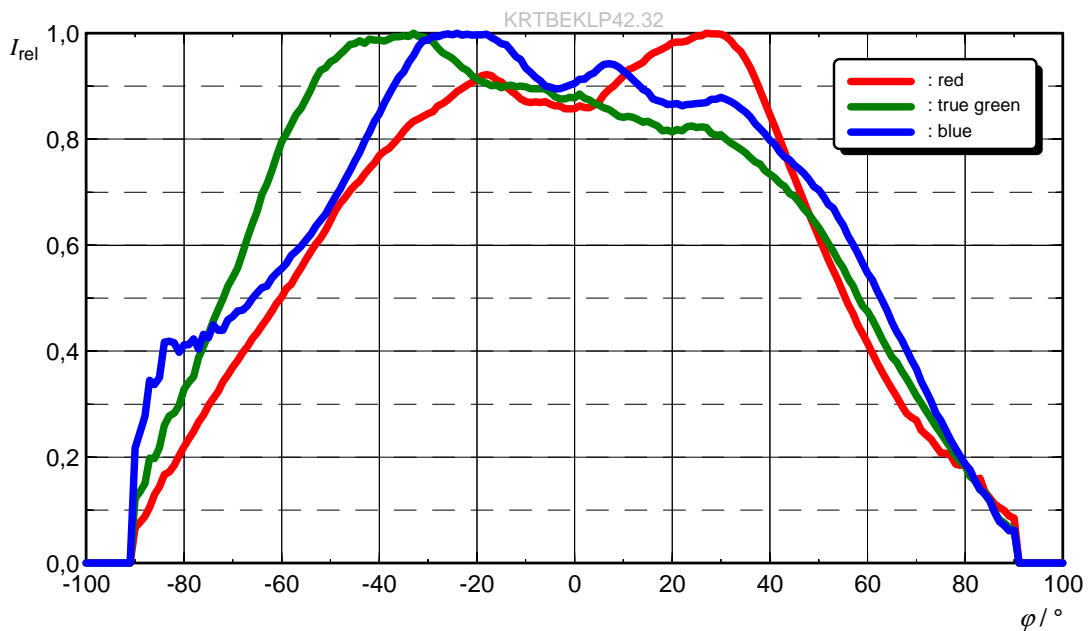
$I_{rel} = f(\varphi)$; $T_S = 25^\circ\text{C}$, $I_F = 10\text{ mA}$ (red), 5 mA (true green), 5 mA (blue)



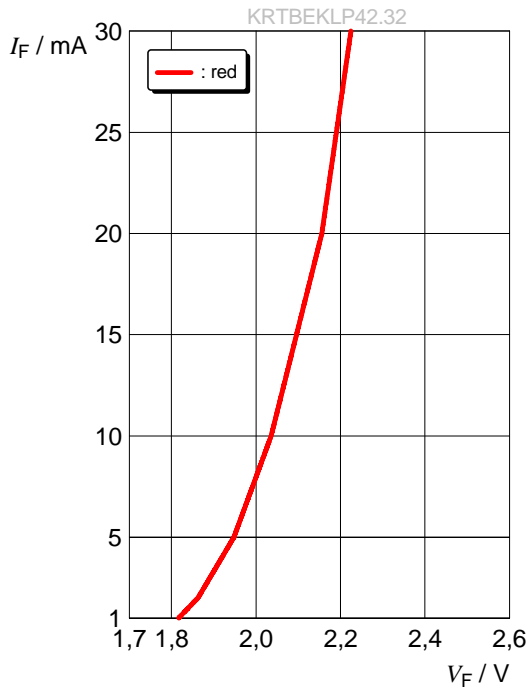
Abstrahlcharakteristik (vertikal)⁵⁾ Seite 27

Radiation Characteristic (vertical)⁵⁾ page 27

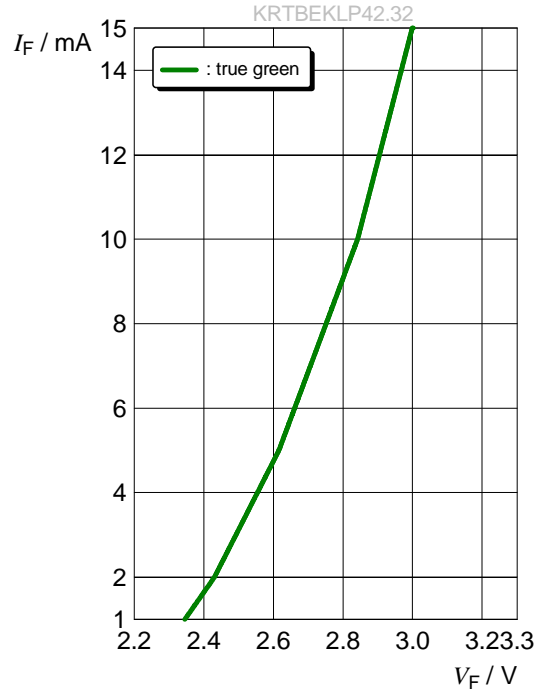
$I_{rel} = f(\varphi)$; $T_S = 25^\circ\text{C}$, $I_F = 10\text{ mA}$ (red), 5 mA (true green), 5 mA (blue)



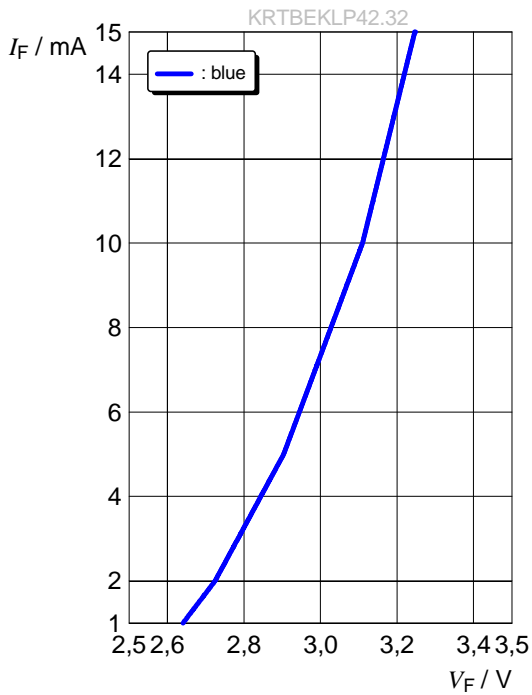
Durchlassstrom^{5) Seite 27}
Forward Current^{5) page 27}
 $I_F = f(V_F); T_S = 25^\circ\text{C}; \text{red}$



Durchlassstrom^{5) Seite 27}
Forward Current^{5) page 27}
 $I_F = f(V_F); T_S = 25^\circ\text{C}; \text{true green}$



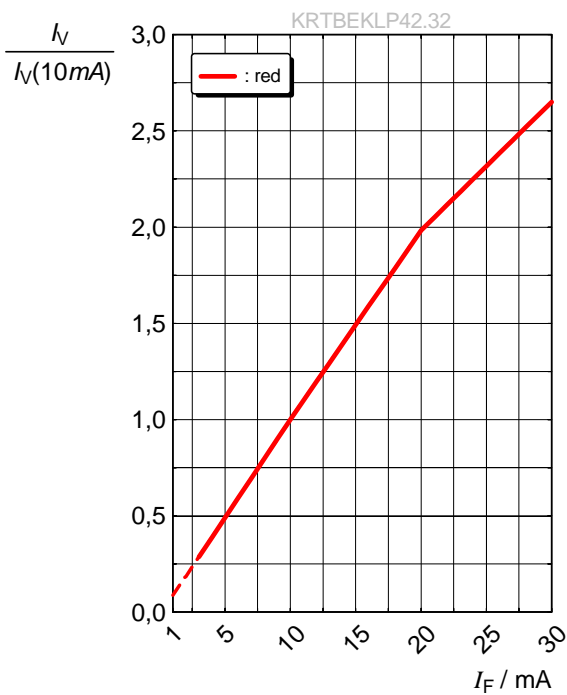
Durchlassstrom^{5) Seite 27}
Forward Current^{5) page 27}
 $I_F = f(V_F); T_S = 25^\circ\text{C}; \text{blue}$



Relative Lichtstärke^{5) 6) Seite 27}

Relative Luminous Intensity^{5) 6) page 27}

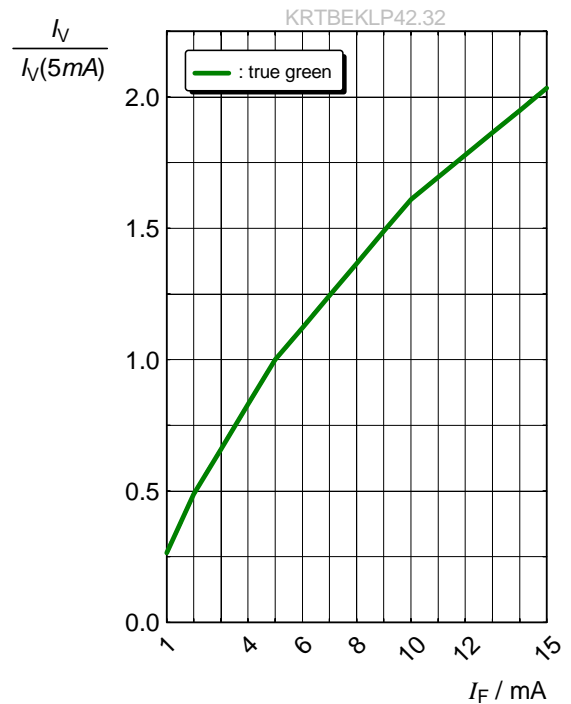
$I_V/I_V(10\text{ mA}) = f(I_F); T_S = 25^\circ\text{C}; \text{red}$



Relative Lichtstärke^{5) 6) Seite 27}

Relative Luminous Intensity^{5) 6) page 27}

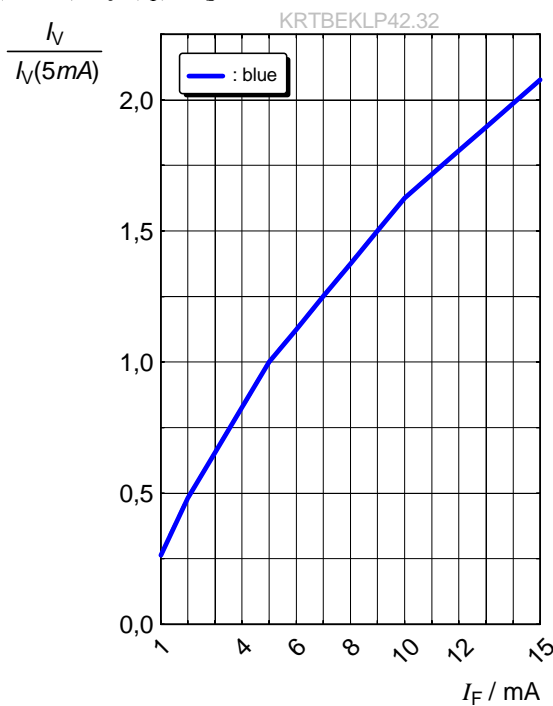
$I_V/I_V(5\text{ mA}) = f(I_F); T_S = 25^\circ\text{C}; \text{true green}$



Relative Lichtstärke^{5) 6) Seite 27}

Relative Luminous Intensity^{5) 6) page 27}

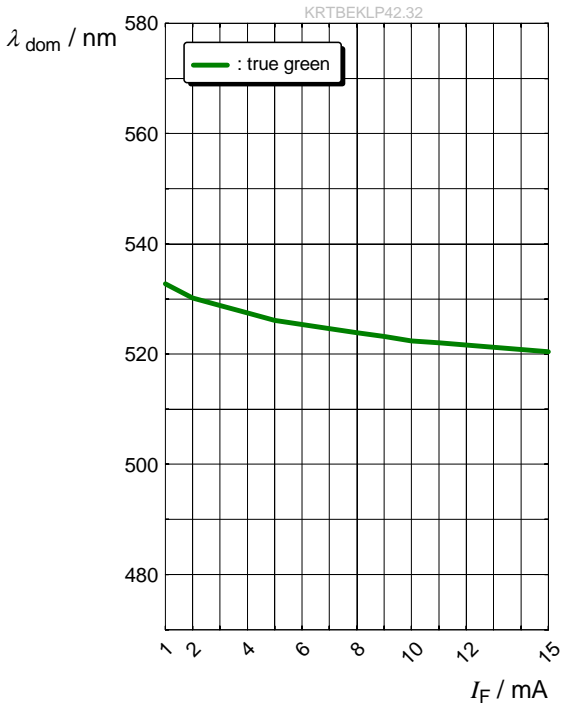
$I_V/I_V(5\text{ mA}) = f(I_F); T_S = 25^\circ\text{C}; \text{blue}$



Dominante Wellenlänge⁵⁾ Seite 27

Dominant Wavelength⁵⁾ page 27

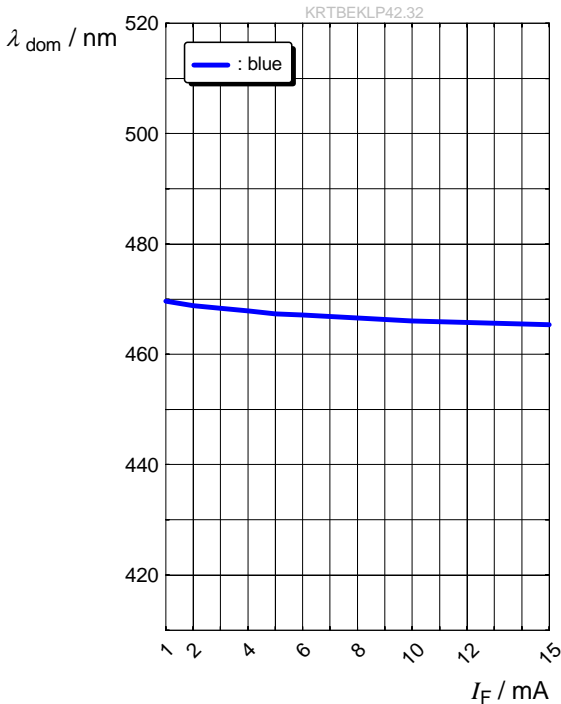
$\lambda_{\text{dom}} = f(I_F); T_S = 25\text{ }^\circ\text{C}; \text{true green}$



Dominante Wellenlänge⁵⁾ Seite 27

Dominant Wavelength⁵⁾ page 27

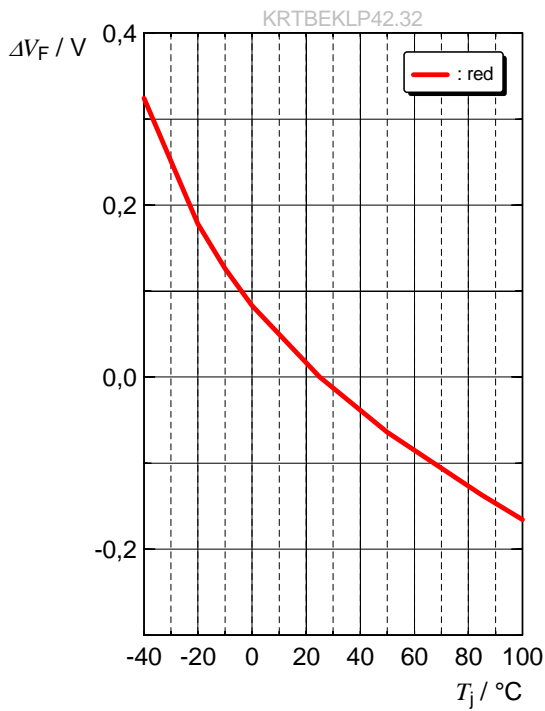
$\lambda_{\text{dom}} = f(I_F); T_S = 25\text{ }^\circ\text{C}; \text{blue}$



Relative Vorwärtsspannung⁵⁾ Seite 27

Relative Forward Voltage⁵⁾ page 27

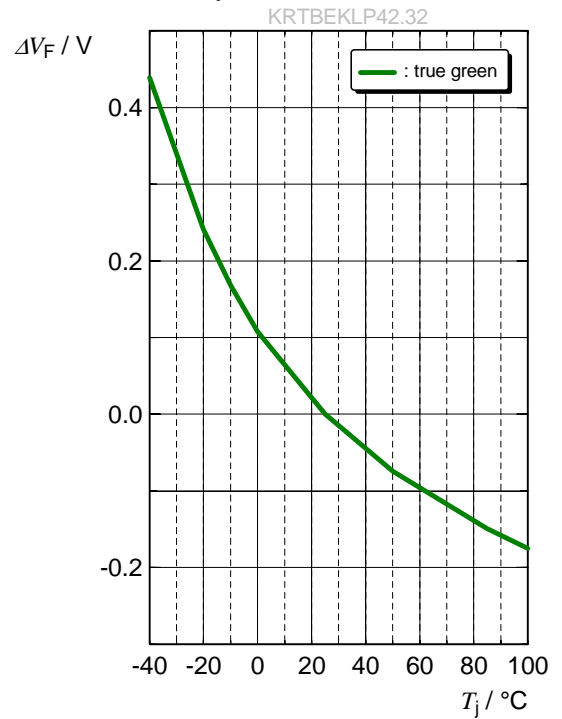
$\Delta V_F = V_F - V_F(25\text{ °C}) = f(T_j); I_F = 10\text{ mA}; \text{red}$



Relative Vorwärtsspannung⁵⁾ Seite 27

Relative Forward Voltage⁵⁾ page 27

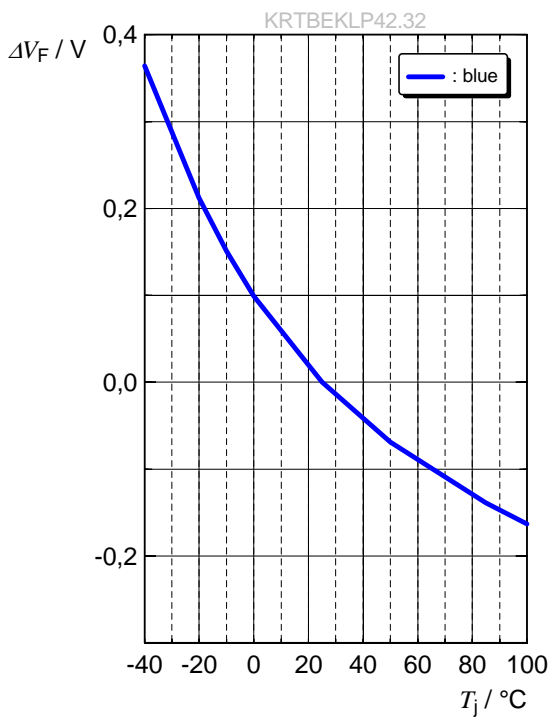
$\Delta V_F = V_F - V_F(25\text{ °C}) = f(T_j); I_F = 5\text{ mA}; \text{true green}$



Relative Vorwärtsspannung⁵⁾ Seite 27

Relative Forward Voltage⁵⁾ page 27

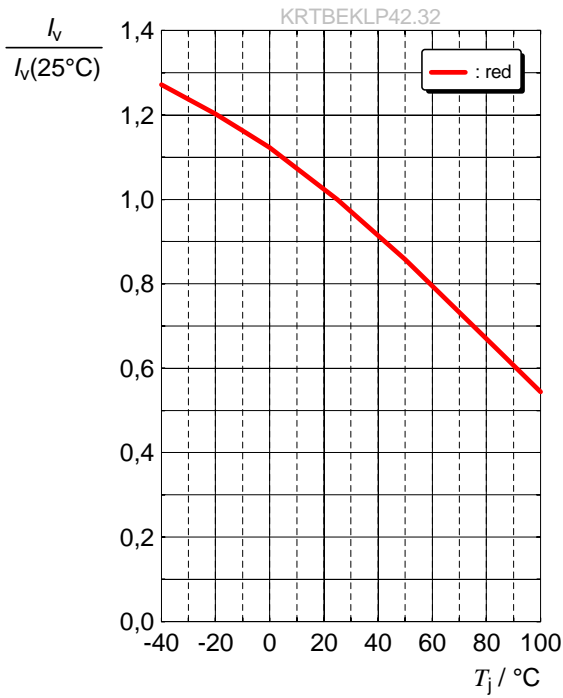
$\Delta V_F = V_F - V_F(25\text{ °C}) = f(T_j); I_F = 5\text{ mA}; \text{blue}$



Relative Lichtstärke⁵⁾ Seite 27

Relative Luminous Intensity⁵⁾ page 27

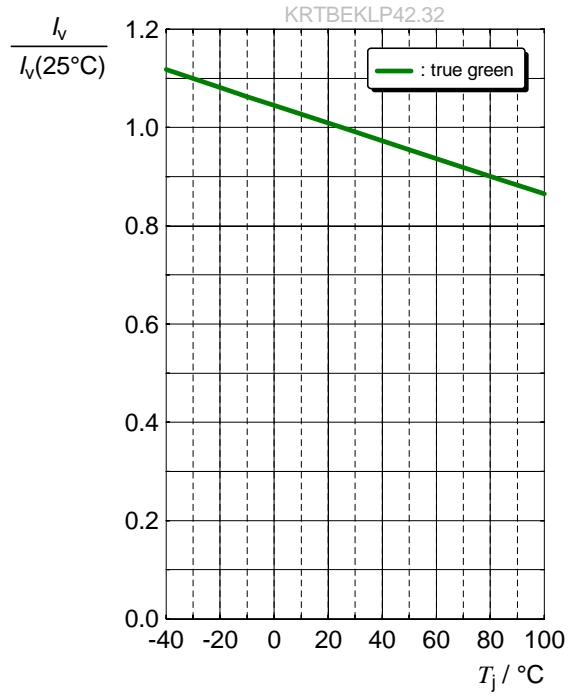
$I_V/I_V(25\text{ °C}) = f(T_S); I_F = 10\text{ mA}; \text{red}$



Relative Lichtstärke⁵⁾ Seite 27

Relative Luminous Intensity⁵⁾ page 27

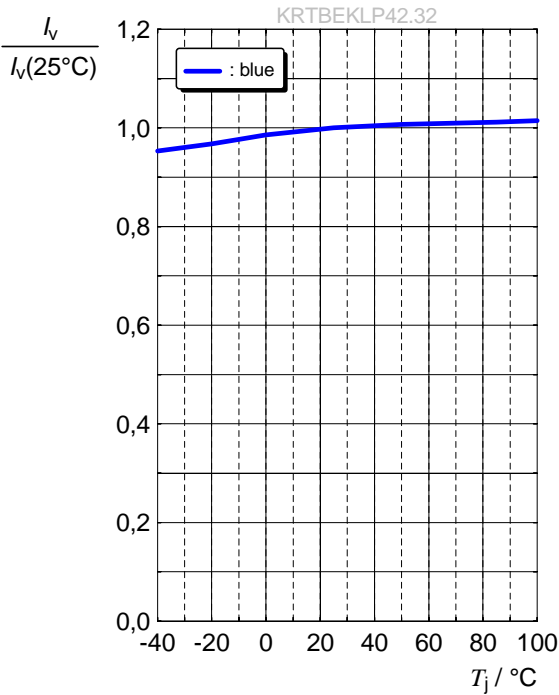
$I_V/I_V(25\text{ °C}) = f(T_S); I_F = 5\text{ mA}; \text{true green}$



Relative Lichtstärke⁵⁾ Seite 27

Relative Luminous Intensity⁵⁾ page 27

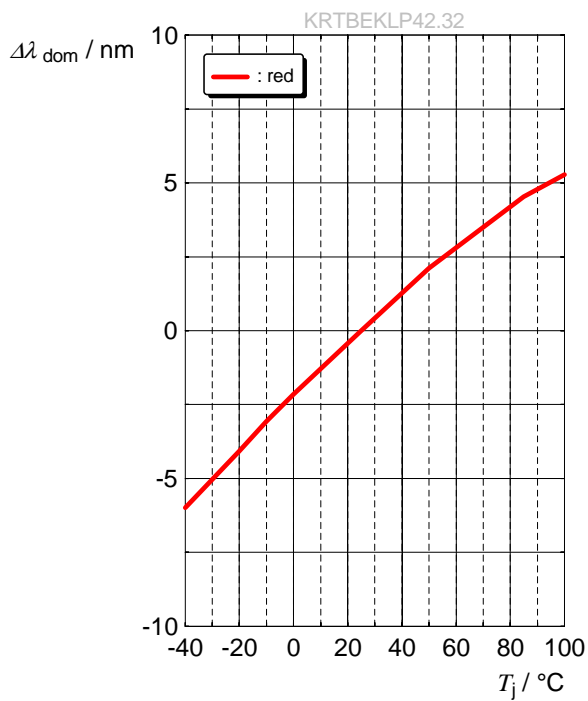
$I_V/I_V(25\text{ °C}) = f(T_S); I_F = 5\text{ mA}; \text{blue}$



Dominante Wellenlänge⁵⁾ Seite 29

Dominant Wavelength⁵⁾ page 27

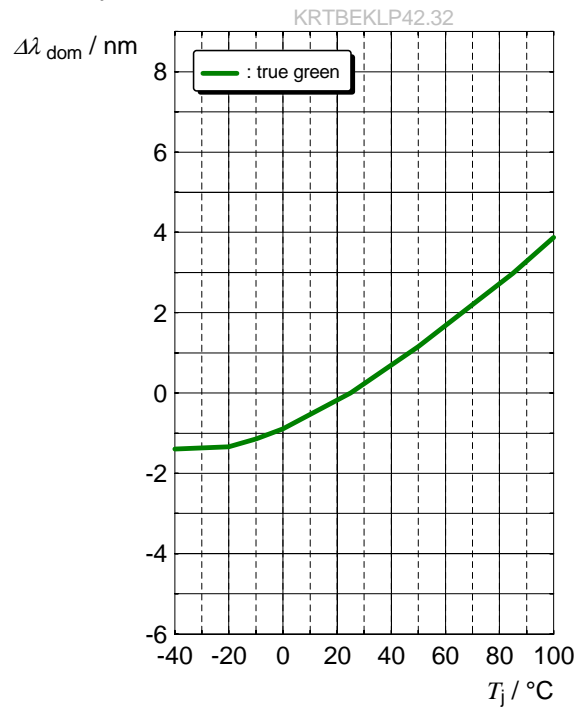
$\Delta\lambda_{\text{dom}} = f(T_j)$; $I_F = 10 \text{ mA}$; **red**



Dominante Wellenlänge⁵⁾ Seite 27

Dominant Wavelength⁵⁾ page 27

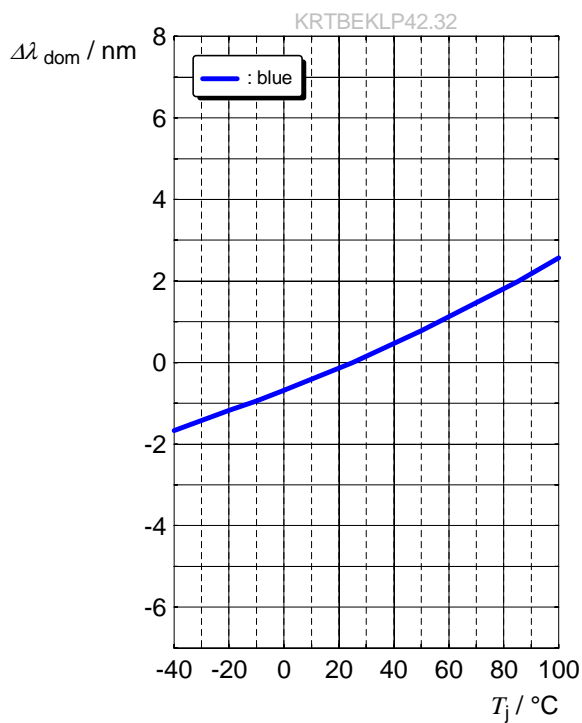
$\Delta\lambda_{\text{dom}} = f(T_j)$; $I_F = 5 \text{ mA}$; **true green**



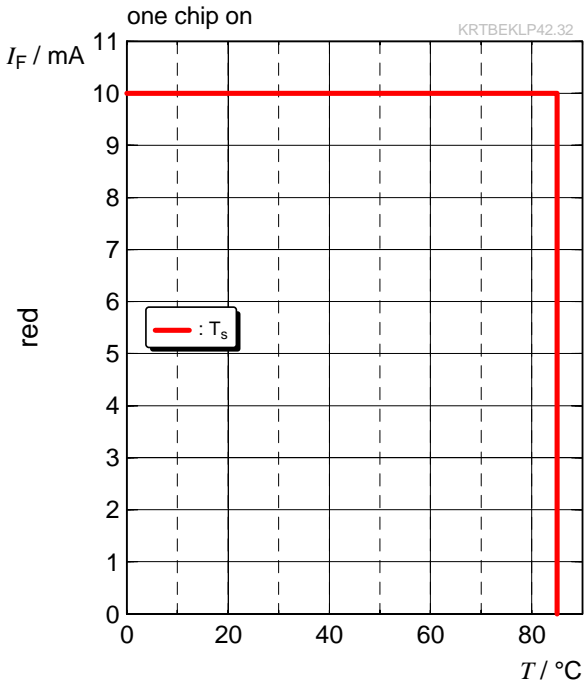
Dominante Wellenlänge⁵⁾ Seite 27

Dominant Wavelength⁵⁾ page 27

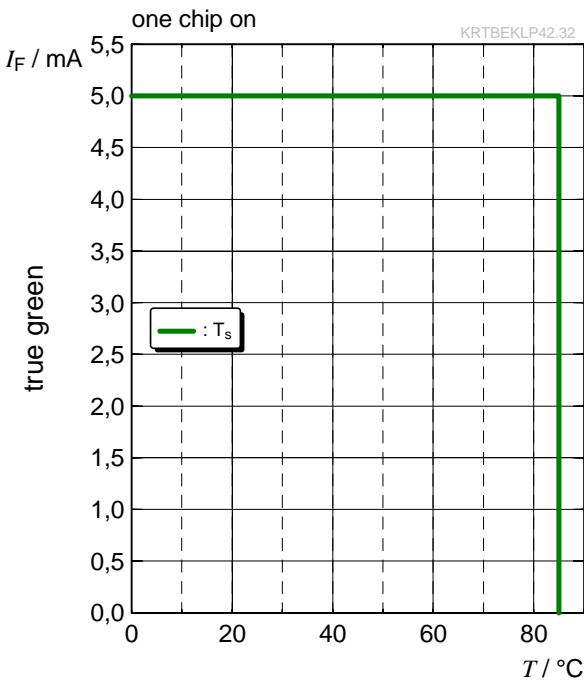
$\Delta\lambda_{\text{dom}} = f(T_j)$; $I_F = 5 \text{ mA}$; **blue**



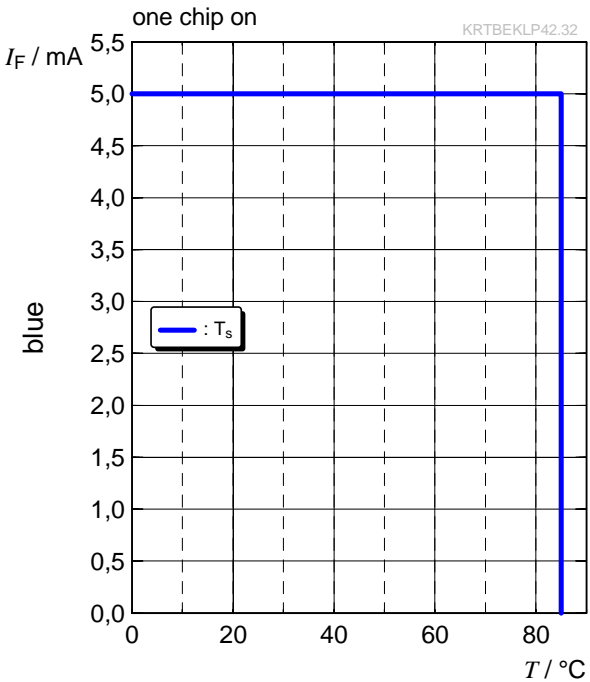
Maximal zulässiger Durchlassstrom
Max. Permissible Forward Current
 $I_F = f(T)$; 1 chip on; red



Maximal zulässiger Durchlassstrom
Max. Permissible Forward Current
 $I_F = f(T)$; 1 chip on; true green

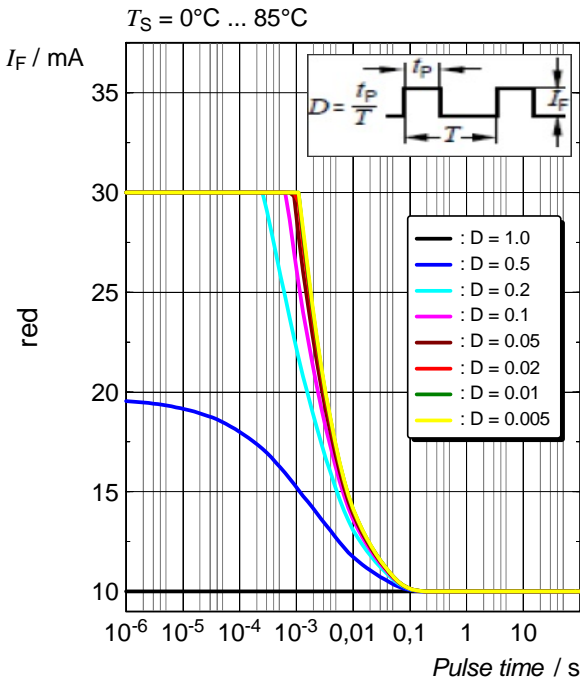


Maximal zulässiger Durchlassstrom
Max. Permissible Forward Current
 $I_F = f(T)$; 1 chip on; blue



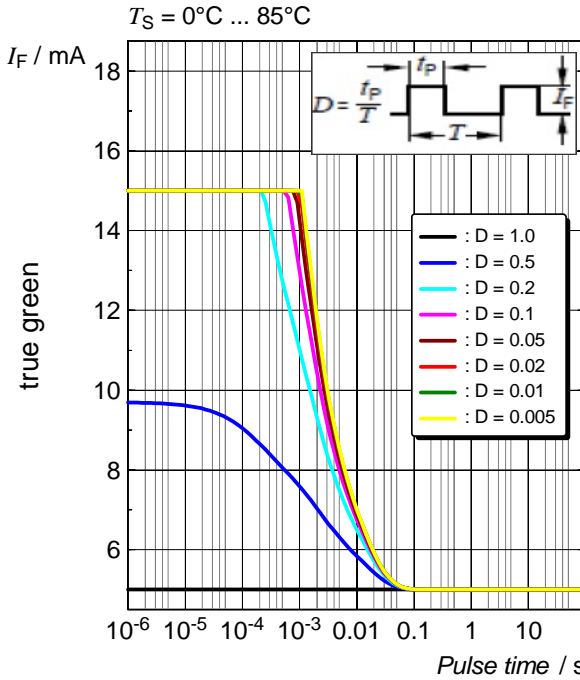
Zulässige Impulsbelastbarkeit
Permissible Pulse Handling Capability
 Duty cycle $D =$ parameter
 $I_F = f(t_p)$; red (1 Chip on)

KRTBEKLP42.32



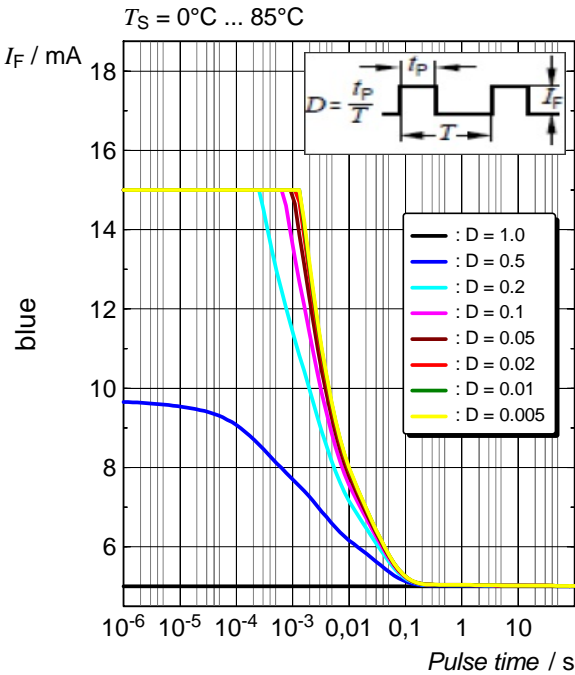
Zulässige Impulsbelastbarkeit
Permissible Pulse Handling Capability
 Duty cycle $D =$ parameter
 $I_F = f(t_p)$; true green (1 Chip on)

KRTBEKLP42.32

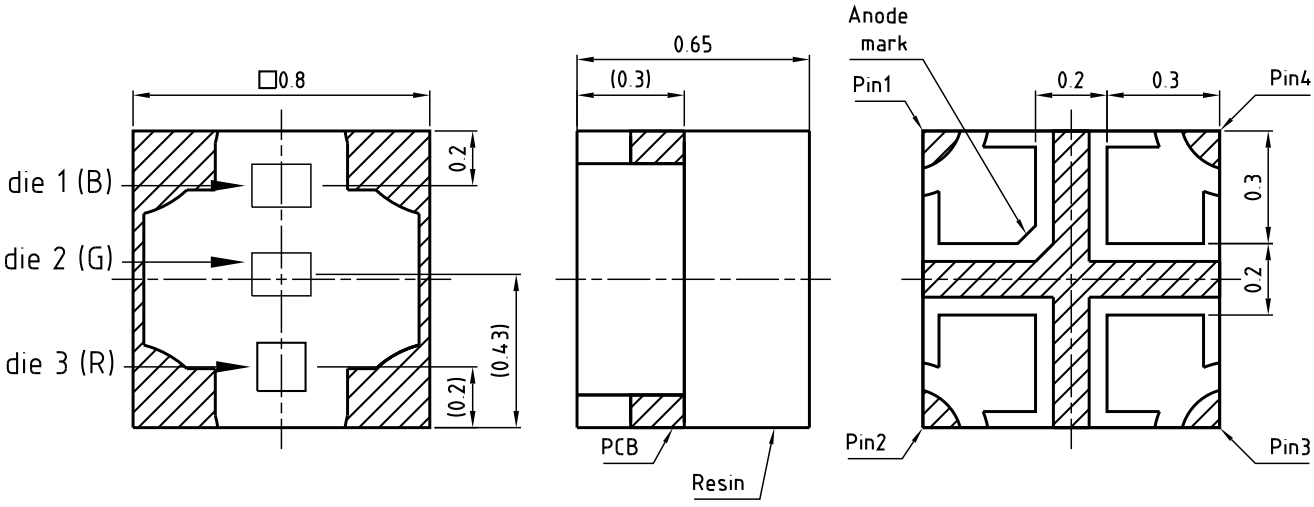


Zulässige Impulsbelastbarkeit
Permissible Pulse Handling Capability
 Duty cycle $D =$ parameter
 $I_F = f(t_p)$; blue (1 Chip on)

KRTBEKLP42.32

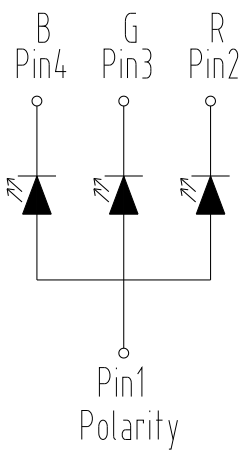


Maßzeichnung⁷⁾ Seite 27
 Package Outlines⁷⁾ page 27



general tolerance ± 0.1
 lead finish Au 

C63062-A4356-A1-04

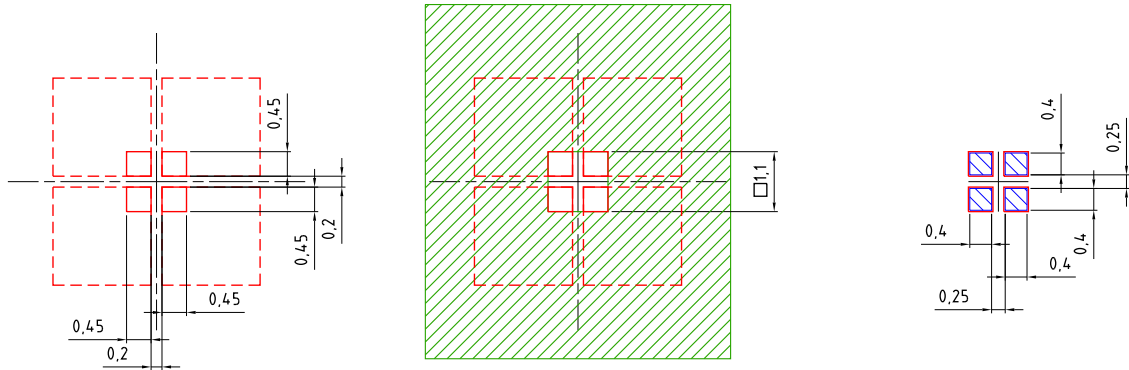


Gewicht / Approx. weight:

0.9 mg

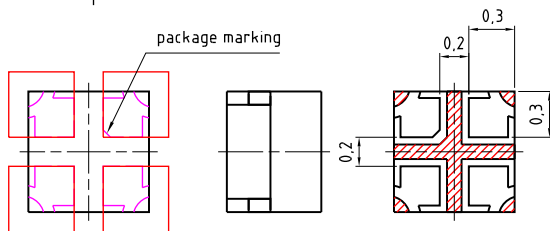
Empfohlenes Lötpaddesign ⁷⁾ Seite 27
Recommended Solder Pad ⁷⁾ page 27

Reflow Löten
 Reflow Soldering



foot print
 Cu area
 solder resist
 solder stencil

Component Location on Pad



E062.3010.232-01

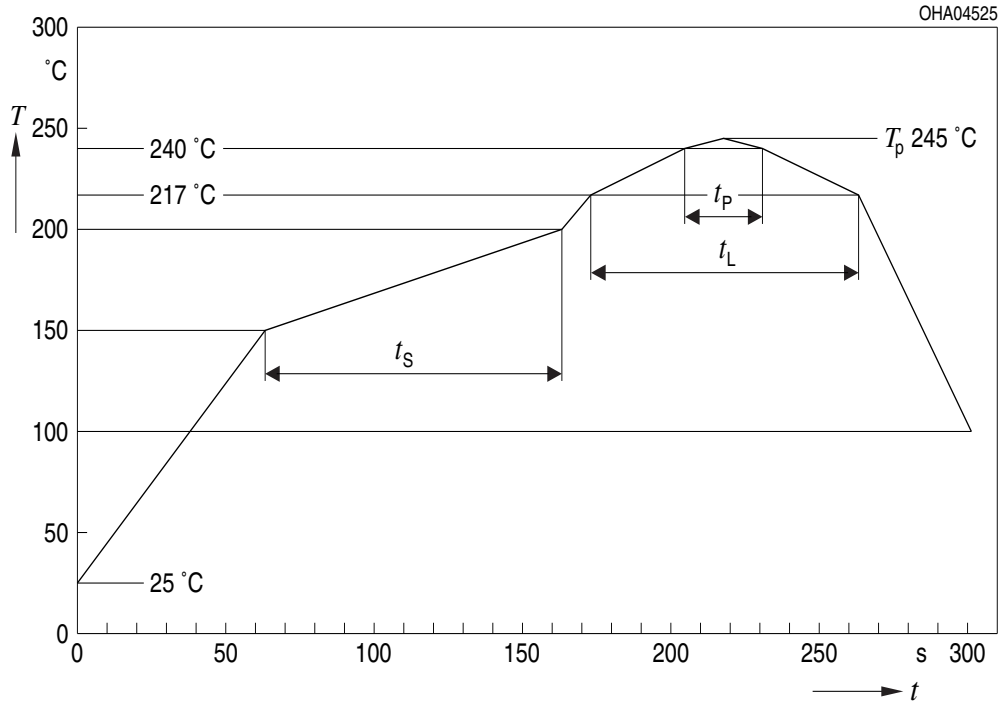
Anm.: Um eine verbesserte Lötstellenkontaktierung zu erreichen, empfehlen wir, unter Standard-Stickstoffatmosphäre zu löten. Das Gehäuse ist für Ultraschallreinigung nicht geeignet.

Note: For superior solder joint connectivity results we recommend soldering under standard nitrogen atmosphere. Package not suitable for ultrasonic cleaning.

Lötbedingungen
Soldering Conditions

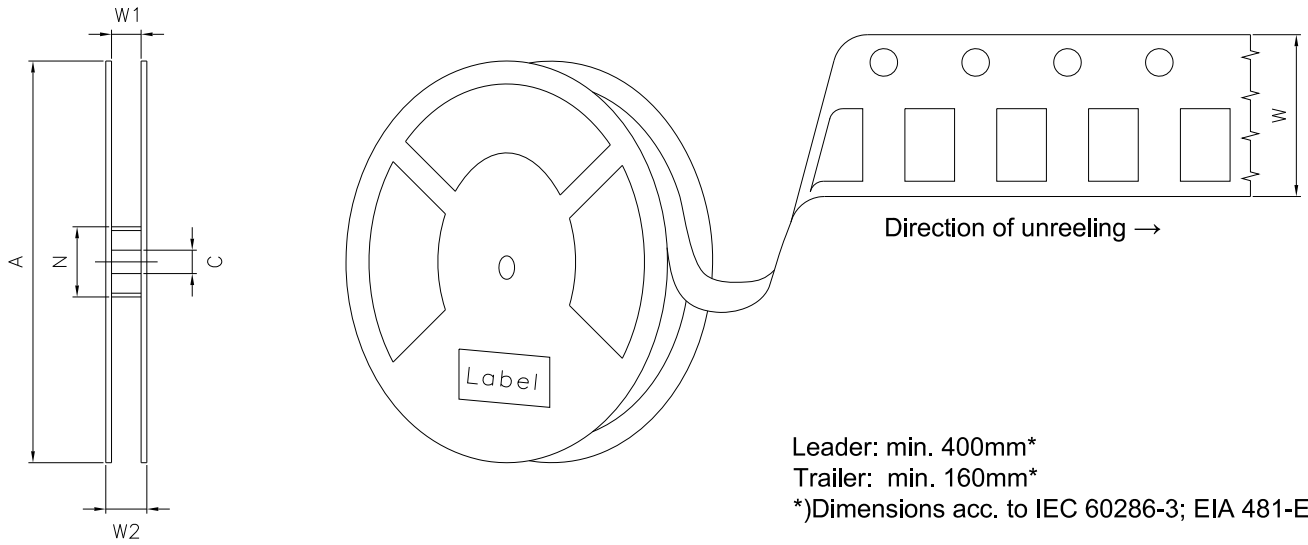
Reflow Lötprofil für bleifreies Löten
Reflow Soldering Profile for lead free soldering

Vorbehandlung nach JEDEC Level 3
 Preconditioning acc. to JEDEC Level 3
 (nach J-STD-020D.01)
 (acc. to J-STD-020D.01)



Profile Feature	Pb-Free (SnAgCu) Assembly	
	Recommendation	Max. Ratings
Ramp-up Rate to Preheat*) 25°C to 150°C	2°C / sec	3°C / sec
Time t_s from T_{Smin} to T_{Smax} (150°C to 200°C)	100s	min. 60sec max. 120sec
Ramp-up Rate to Peak*) T_{Smax} to T_p	2°C / sec	3°C / sec
Liquidus Temperature T_L	217°C	
Time t_L above T_L	80sec	max. 100sec
Peak Temperature T_p	245°C	max. 260°C
Time t_p within 5°C of the specified peak temperature $T_p - 5K$	20sec	min. 10sec max. 30sec
Ramp-down Rate* T_p to 100°C	3°K / sec	6°K / sec maximum
Time 25°C to Peak temperature		max. 8 min.

Gurtverpackung
Tape and Reel

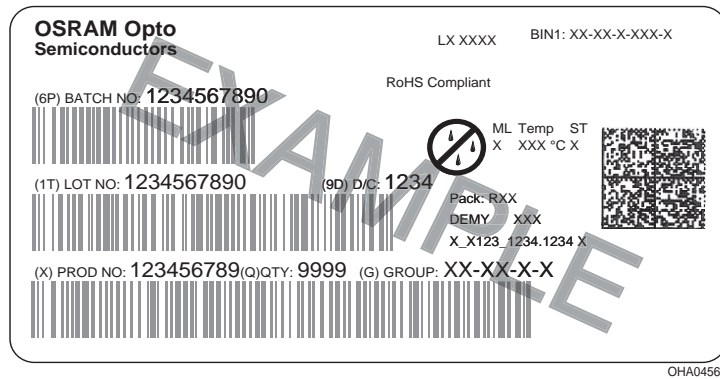


Leader: min. 400mm*
Trailer: min. 160mm*
*)Dimensions acc. to IEC 60286-3; EIA 481-E

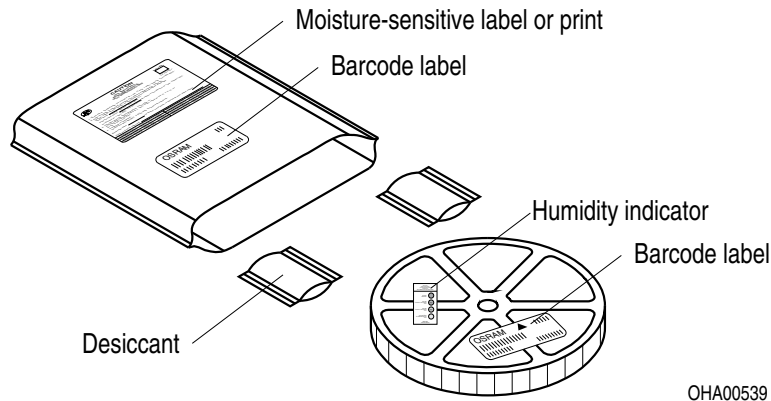
Reel dimensions in mm

A	W	N _{min}	W ₁	W _{2 max}
330	8	60	8.4 + 2	14.4

Barcode-Produkt-Etikett (BPL)
Barcode-Product-Label (BPL)



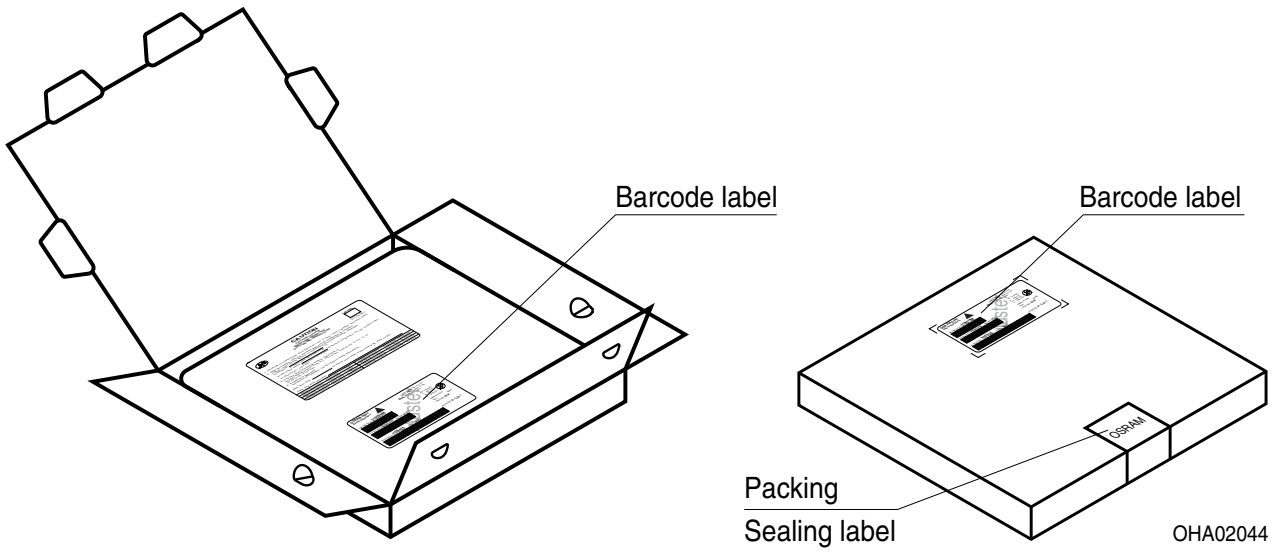
Trockenverpackung und Materialien
Dry Packing Process and Materials



Anm.: Feuchteempfindliche Produkte sind verpackt in einem Trockenbeutel zusammen mit einem Trockenmittel und einer Feuchteindikatorkarte
Bezüglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Short Form Catalog im Kapitel "Gurtung und Verpackung" unter dem Punkt "Trockenverpackung". Hier sind Normenbezüge, unter anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten.

Note: Moisture-sensitive product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card.
Regarding dry pack you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in chapter "Tape and Reel" under the topic "Dry Pack". Here you will also find the normative references like JEDEC.

Kartonverpackung und Materialien
Transportation Packing and Materials



Dimensions of transportation box in mm

<i>Breite / Width</i>	<i>Länge / length</i>	<i>Höhe / height</i>
352 ±5	352 ±5	33 ±5

Hinweise

Die Bewertung der Augensicherheit erfolgt nach dem Standard IEC 62471:2008 ("photobiological safety of lamps and lamp systems"). Im Risikogruppensystem dieser CIE- Norm erfüllen die in diesem Datenblatt angegebenen LEDs folgende Gruppenanforderung - Exempt group (Expositionsdauer 10000 s). Unter realen Umständen (für Expositionsdauer, Augenpupille, Betrachtungsabstand) geht damit von diesen Bauelementen keinerlei Augengefährdung aus. Grundsätzlich sollte jedoch erwähnt werden, dass intensive Lichtquellen durch ihre Blendwirkung ein hohes sekundäres Gefahrenpotenzial besitzen. Nach einem Blick in eine helle Lichtquelle (z.B. Autoscheinwerfer), kann ein temporär eingeschränktes Sehvermögen oder auch Nachbilder zu Irritationen, Belästigungen, Beeinträchtigungen oder sogar Unfällen führen.

Diese LED enthält teilweise metallische Bestandteile. Korrodiertes Metall kann zu einer Verschlechterung der optischen Eigenschaften und im schlimmsten Fall zum Ausfall der LED führen. Diese LED darf aggressiven Bedingungen nicht ausgesetzt werden. Es ist zu beachten, dass korrosive Gase auch von Materialien emittiert werden können, die sich im Endprodukt in unmittelbarer Umgebung der LED befinden.

Aufgrund der kurzen Lebenszyklen in der Chip-Technology unterliegt das Bauteil einer ständigen Anpassung an die neueste Chip-Technology.

Für weitere applikationsspezifische Informationen besuchen Sie bitte www.osram-os.com/appnotes

Notes

The evaluation of eye safety occurs according to the standard IEC 62471:2008 ("photobiological safety of

lamps and lamp systems"). Within the risk grouping system of this CIE standard, the LED specified in this data sheet fall into the class Exempt group (exposure time 10000 s). Under real circumstances (for exposure time, eye pupils, observation distance), it is assumed that no endangerment to the eye exists from these devices. As a matter of principle, however, it should be mentioned that intense light sources have a high secondary exposure potential due to their blinding effect. As is also true when viewing other bright light sources (e.g. headlights), temporary reduction in visual acuity and afterimages can occur, leading to irritation, annoyance, visual impairment, and even accidents, depending on the situation.

This LED contains metal materials. Corroded metal may lead to a worsening of the optical performance of the LED and can in the worst case lead to a failure of the LED. Do not expose this LED to aggressive atmospheres. Note, that corrosive gases may as well be emitted from materials close to the LED in the final product.

Based on very short life cycle times in chip technology this component is subject to frequent adaption to the latest chip technology.

For further application related informations please visit www.osram-os.com/appnotes

Disclaimer

Bei abweichenden Angaben im zweisprachigen Wortlaut haben die Angaben in englischer Sprache Vorrang.

Bitte beachten!

Lieferbedingungen und Änderungen im Design vorbehalten. Aufgrund technischer Anforderungen können die Bauteile Gefahrstoffe enthalten. Für weitere Informationen zu gewünschten Bauteilen, wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb. Falls Sie diese Datenblatt ausgedruckt oder heruntergeladen haben, finden Sie die aktuellste Version im Internet.

Verpackung

Benutzen Sie bitte die Ihnen bekannten Recyclingwege. Wenn diese nicht bekannt sein sollten, wenden Sie sich bitte an das nächstgelegene Vertriebsbüro. Wir nehmen das Verpackungsmaterial zurück, falls dies vereinbart wurde und das Material sortiert ist. Sie tragen die Transportkosten. Für Verpackungsmaterial, das unsortiert an uns zurückgeschickt wird oder das wir nicht annehmen müssen, stellen wir Ihnen die anfallenden Kosten in Rechnung.

Bauteile, die in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen eingesetzt werden, müssen für diese Zwecke ausdrücklich zugelassen sein!

Kritische Bauteile* dürfen in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen nur dann eingesetzt werden, wenn ein schriftliches Einverständnis von OSRAM OS vorliegt.

*) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Scherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt.

**) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder (b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls Sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist.

Disclaimer

Language english will prevail in case of any discrepancies or deviations between the two language wordings.

Attention please!

The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization. If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet.

Packing

Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office. By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred.

Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose!

Critical components* may only be used in life-support devices** or systems with the express written approval of OSRAM OS.

*) A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system.

**) Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered.

Glossar:

- 1) Helligkeitswerte werden mit einer Stromeinprägedauer von 25 ms und einer Genauigkeit von $\pm 11\%$ ermittelt.
- 2) Die LED kann kurzzeitig in Sperrichtung betrieben werden.
- 3) Wellenlängen werden mit einer Stromeinprägedauer von 25 ms und einer Genauigkeit von ± 1 nm ermittelt.
- 4) Spannungswerte werden mit einer Stromeinprägedauer von 1 ms und einer Genauigkeit von $\pm 0,1$ V ermittelt.
- 5) Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED können typische oder abgeleitete technische Parameter nur aufgrund statistischer Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen Produktes überein, dessen Werte sich von typischen und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B. aufgrund technischer Verbesserungen, werden diese typischen Werte ohne weitere Ankündigung geändert.
- 6) Im gestrichelten Bereich der Kennlinien muss mit erhöhten Helligkeitsunterschieden zwischen Leuchtdioden innerhalb einer Verpackungseinheit gerechnet werden.
- 7) Dimmverhältnis im Gleichstrom-Betrieb max. 5:1 für red
Wenn in der Zeichnung nicht anders angegeben, gilt eine Toleranz von $\pm 0,1$. Maße werden in mm angegeben.

Glossary:

- 1) Brightness groups are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of $\pm 11\%$.
- 2) Driving the LED in reverse direction is suitable for short
- 3) Wavelengths are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of ± 1 nm.
- 4) Forward voltages are tested at a current pulse duration of 1 ms and a tolerance of ± 0.1 V.
- 5) Due to the special conditions of the manufacturing processes of LED, the typical data or calculated correlations of technical parameters can only reflect statistical figures. These do not necessarily correspond to the actual parameters of each single product, which could differ from the typical data and calculated correlations or the typical characteristic line. If requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed without any further notice.
- 6) In the range where the line of the graph is broken, you must expect higher brightness differences between single LEDs within one packing unit.
Dimming range for direct current mode max. 5:1 for red
- 7) Unless otherwise noted in drawing, tolerances are specified with ± 0.1 and dimensions are specified in mm.

Published by
OSRAM Opto Semiconductors GmbH
 Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg
www.osram-os.com
 © All Rights Reserved.

EU RoHS and China RoHS compliant product



此产品符合欧盟 RoHS 指令的要求；

按照中国的相关法规和标准，不含有毒有害物质或元素。

单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>OSRAM\(欧司朗光电半导体\)](#)